

## 高精度内置 MOSFET 单节锂电池保护 IC

### 1 特性

- 单节锂离子/锂聚合物电池保护 IC
- 内置低导通电阻 MOSFET
  - ◇ Ron=50mΩ, (VDD=3.6V, I<sub>LOAD</sub>= 1A)
- 高精度电压检测保护
  - ◇ 过充电压 V<sub>CU</sub>:  
3.500~4.100V, step:50mV  
4.100~4.575V, step:25mV  
精度: ±50mV
  - ◇ 过充恢复电压 V<sub>CL</sub>:  
3.900~4.400V, step:50mV  
3.400~3.900V, step:100mV  
精度: ±100mV
  - ◇ 过放电压 V<sub>DL</sub>:  
2.200~2.900V, step:100mV  
精度: ±100mV
  - ◇ 过放恢复电压 V<sub>DR</sub>:  
2.400~3.100V, step:100mV  
精度: ±100mV
- 宽范围电流检测保护
  - ◇ 放电过流保护  
0.6A~5.2A 可调
  - ◇ 充电电流保护:  
1A~5.2A 可调
- 0V-电池充电允许
- 超低功耗:
  - ◇ 工作模式: 2.6μA
  - ◇ 关断模式: 1.1μA
- 多重保护、高可靠性

- ◇ 负载短路保护
- ◇ IC 内置过温保护
- 超小型的 SOT23-5 封装

### 2 应用

- 单节可充式锂离子/锂聚合物电池设备
- 移动电源
- 平板电脑
- 穿戴式设备

### 3 简介

IP3012 系列 IC 是一款高精度的单节锂离子/锂聚合物电池保护芯片，它内置功率 MOSFET，全集成了高精度的过充电压、过放电压、过放电流、过充电流检测保护电路。

IP3012 采用了精确的电压判断电路，让过充电压的检测精度达到±50mV。

IP3012 系列 IC 拥有大范围的电压保护和过流检测选择，拥有精细的档位步进，可根据用户要求实现多样化定制。

IP3012 系列 IC 采用 SOT23-5 封装，加上极小的外围，可以极限节约 PCB 的设计面积。

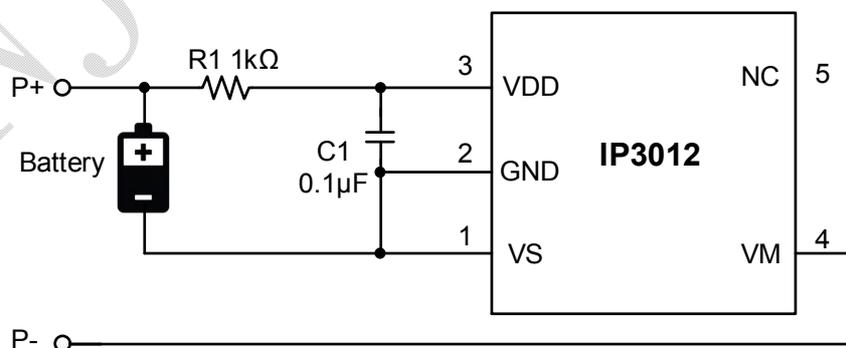


图 1 简化应用原理图

## 4 引脚定义

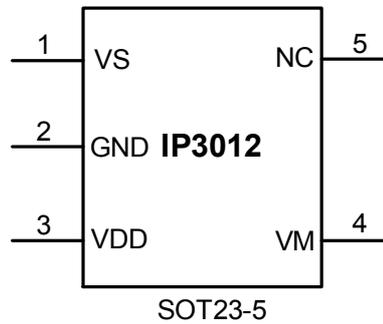


图 2 IP3012 引脚图

引脚		描述
序号	名称	
1	VS	接 GND 或浮空
2	GND	Ground, 接电池的负极, 在芯片内部与功率 MOSFET 连接
3	VDD	电源, 接电池正极
4	VM	充电器或负载的负极, 在芯片内部与功率 MOSFET 连接
5	NC	推荐 Floating, 也可接 VM

## 产品型号列表

型号	主要特性					
	过充电压	过充恢复电压	过放电压	过放恢复电压	过流电流	过充电压精度
IP3012A	4.300V	4.10V	2.5	不可自恢复	3A	50mV
IP3012B	4.425V	4.20V	2.5	不可自恢复	3A	50mV

最小包装：3K/卷

## 5 极限参数

参数	符号	值	单位
VDD 输入电压	$V_{DD}$	-0.3 ~ 7	V
VM 输入电压	$V_m$	-3 ~ 6	V
结温范围	$T_J$	-40 ~ 150	°C
存储温度范围	$T_{stg}$	-60 ~ 150	°C
热阻 (结温到环境)	$\theta_{JA}$	50	°C/W
人体模型 (HBM)	ESD	2	KV

\*高于绝对最大额定值部分所列数值的应力有可能对器件造成永久性的损害，在任何绝对最大额定值条件下暴露的时间过长都有可能影响器件的可靠性和使用寿命。

## 6 电气特性

除特别说明， $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
<b>电压检测</b>						
过充电压 3.5V-4.1V step 50mV 4.1V-4.575V step 25mV	$V_{CU}$		$V_{CU}-0.04$	$V_{CU}$	$V_{CU}+0.04$	V
过充恢复电压 3.9-4.4V step 50mV 3.4-3.9V step 100mV	$V_{CL}$		$V_{CL}-0.1$	$V_{CL}$	$V_{CL}+0.1$	V
过放电压 2.2-2.9v step 100mV	$V_{DL}$		$V_{DL}-0.1$	$V_{DL}$	$V_{DL}+0.1$	V
过放恢复电压 2.4-3.1v step 100mV	$V_{DR}$		$V_{DR}-0.1$	$V_{DR}$	$V_{DR}+0.1$	V
充电检测电压	$V_{CHA}$			-0.12	-0.2	V
过充电压保护延迟时间	$t_{CU}$		240	320	400	ms
过放电压保护延迟时间	$t_{DL}$		40	80	120	ms
<b>电流检测</b>						
放电过流	$I_{IOV}$		65% $I_{IOV}$	$I_{IOV}$	135% $I_{IOV}$	A
充电过流	$I_{IOC}$		65% $I_{IOC}$	$I_{IOC}$	135% $I_{IOV}$	A
短路电流	$I_{SC}$		5	8	10	A

放电过流保护延迟时间	$t_{IOV}$		3	10	15	ms
充电过流保护延迟时间	$t_{IOC}$		3	10	15	ms
短路保护延迟时间	$t_{SC}$		50	200	600	$\mu$ s
<b>功耗</b>						
正常工作电流	$I_{OPE}$	VDD=3.6V, VM=0V		2.6	5	$\mu$ A
关断电流	$I_{PDN}$	VDD=2V, VM=0V		1.1	1.4	$\mu$ A
<b>控制系统</b>						
VM 上拉电阻	$R_{VMD}$			320		k $\Omega$
VM 下拉电阻	$R_{VMS}$			30		k $\Omega$
MOSFET 导通电阻	$R_{on}$	VDD=3.6V, $I_{VM}=1A$		50	55	m $\Omega$

## 7 功能结构示意图

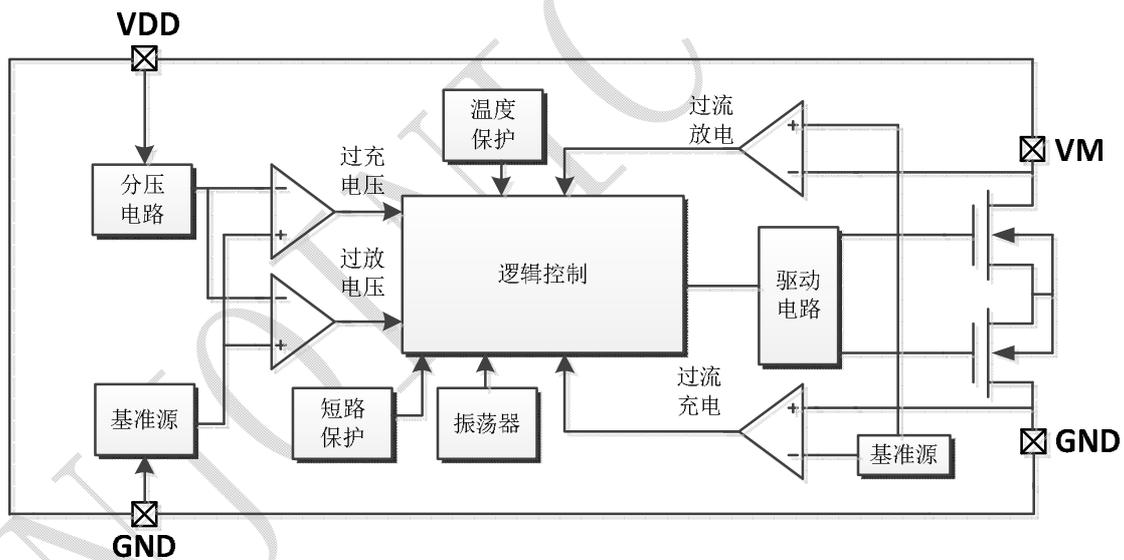


图 3 内部功能结构框图

## 8 功能描述

### 充电过压

当电池电压  $V_{DD} > V_{CU}$ ，且  $t > t_{CU}$  时，为充电过压状态。IP3012 会控制内部充电逻辑，关闭内部充电 MOS，使电池停止充电。当出现以下两种情况，充电过压状态将被释放：

- (1) 充电器依旧连接时，当电池电压  $V_{DD} < V_{CL}$  时，芯片会打开内部充电 MOS，回到正常工作状态；
- (2) 充电器未连接时，当电池两端接入负载开始放电时，只要  $V_{DD} < V_{CU}$ ，芯片就会打开内部充电 MOS，回到正常工作状态。

具体实施方式如下：当负载连接到电池两端，电池开始放电，电流通过内部充电 MOS 的寄生二极管放电，此时 VM 电压立刻从 0V 升到 0.7V 左右（二极管导通电压），芯片检测到 VM 电压并释放过充状态。当  $V_{DD} \leq V_{CU}$  时，IP3012 就会恢复到正常状态，反之则不会。另外，当电池两端负载开始放电时如果 VM 电压太小，无法触发放电检测，电路也不会恢复正常状态。

当  $V_{DD} > V_{CU}$  时，即使接入负载引起放电过流，但在电池电压 VDD 降低到  $V_{CU}$  之前都不会让放电过流保护起作用。由于电池本身的内阻，在接入引起放电过流负载的瞬间，电池电压就会下降，如果降到  $V_{CU}$  以下，就会触发放电过流保护。如果负载短路，电池电压瞬间会下降到  $V_{CU}$  以下，进入短路保护状态。

### 放电欠压

当电池电压  $V_{DD} < V_{DL}$ ，且  $t > t_{DL}$  时，为放电欠压状态。IP3012 会控制内部放电逻辑，关闭内部放电 MOS，使电池停止放电。

当内部放电 MOS 被关断，芯片内部 VM 与 GND 间的上拉电阻  $R_{VMD}$  会使 VM 的电压上升。当  $VM > 1.5V$ ， $I_{VDD} < I_{PDN}$  时，芯片进入关断休眠状态。在放电欠压和关断休眠状态下，VM 和 VDD 间通过电阻  $R_{VMD}$  连接。当接通充电器，VM 和 VDD 之间的压差  $\geq 1.3V$  时，关断休眠状态将被释放， $V_{DD} < V_{DL}$  时，放电 MOS 打开，但是 MOS 阻抗会增加以便进行充电状态的检测，只有当  $V_{DD} > V_{DL}$  时，芯片将恢复正常工作状态。

### 放电过流

在正常放电过程中，如果放电电流超过放电过流阈值  $I_{IOV}$ ，且  $t > t_{IOV}$  时，IP3012 会控制放电逻辑，关断内部功率 MOSFET，停止放电，进入放电过流状态。

放电过流时，VM 和 GND 通过内部电阻  $R_{VMS}$  短接。当负载接上时，VM 电压约等于 VDD 电压，当 VM 和 VDD 之间的阻抗增加，使得 VM 电压降低至 GND 附近，放电过流状态将被释放。当负载断开时，由于 VM 和 GND 被电阻  $R_{VMS}$  短接，VM 电压直接降到 GND，放电过流状态将被释放，芯片恢复到正常工作状态。

## 充电过流

当充电电流超过充电过流阈值  $I_{IOC}$ ，且  $t > t_{IOC}$  时，IP3012 会控制充电逻辑，关断内部功率 MOSFET，停止充电，进入充电过流状态。

充电过流检测只有在  $V_M \leq V_{CHA}$  时，芯片判断进入充电状态后才开启。电池在过放欠压时，如果有过充电电流流入，也只有在电池电压回到过放电压  $V_{DL}$  以上时，才能关闭功率 MOSFET，停止充电。

当断开充电器时，当  $V_M > V_{CHA}$  时，充电过流状态才会释放。另外，0V-电池充电功能优先于过充电流检测，当电池电压很低时，充电过流保护不起作用。

## 0V-电池充电

当电池电压由于自放电放到 0V 时，仍能够充电。若一个有 0V 充电功能的充电器连接到 P+ 和 P- 端，IP3012 内部逻辑控制充电 MOSFET 的栅极等于 VDD，当 MOSFET 的栅源电压大于等于充电器电压的开启电压时，充电 MOSFET 打开，开始充电。与此同时，放电 MOSFET 关断，充电电流通过内部寄生二极管进行充电，电池电压大于过放恢复电压  $V_{DR}$  时，芯片进入正常工作状态。

## 9 功能时序

### 过充电和过放电检测

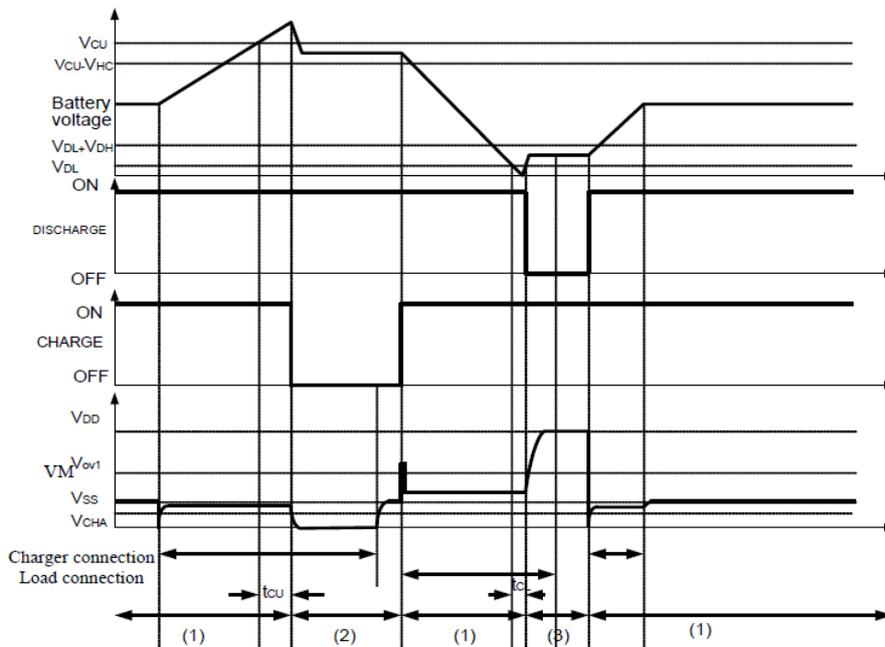


图 4 过充电和过放电检测

### 放电过流检测

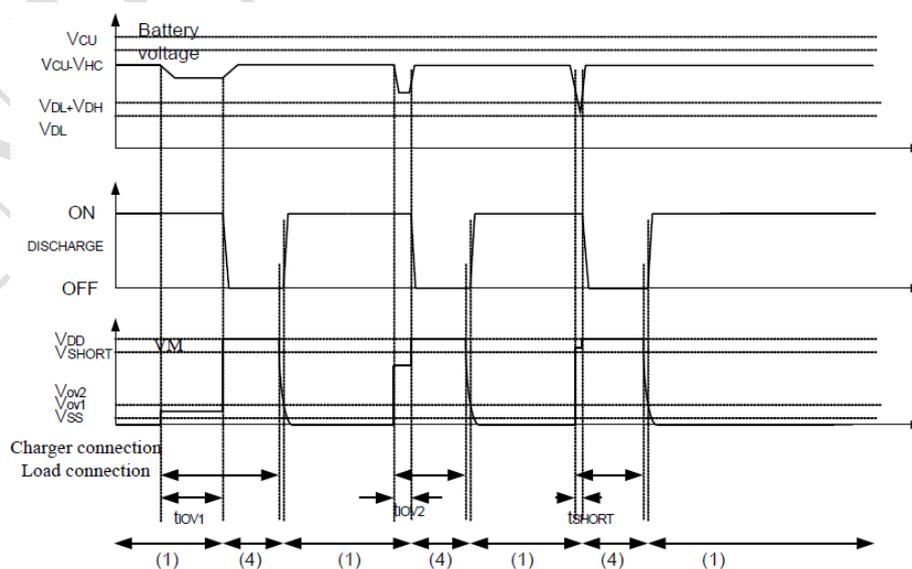


图 5 放电过流检测

## 充电检测

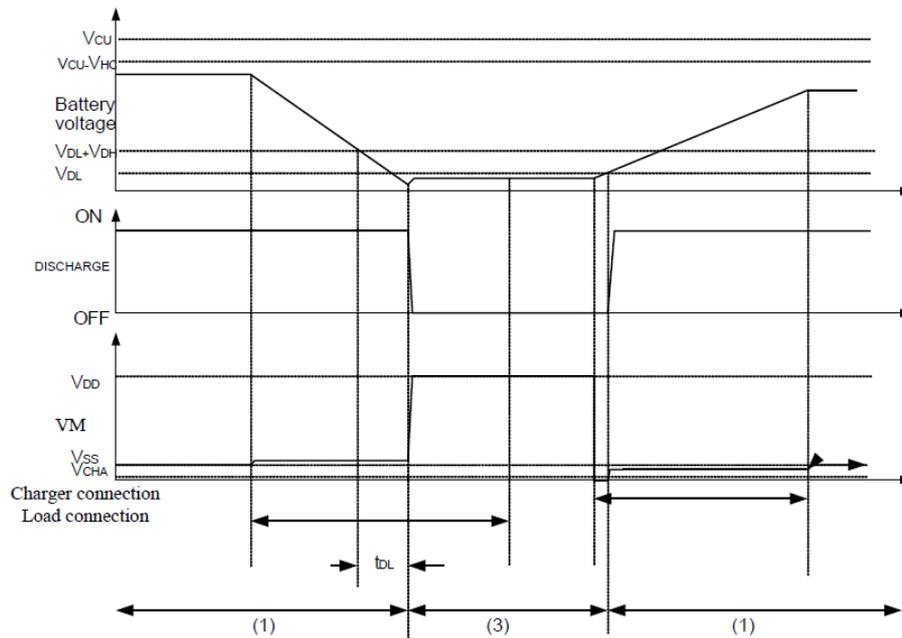


图6 充电检测

## 充电过流检测

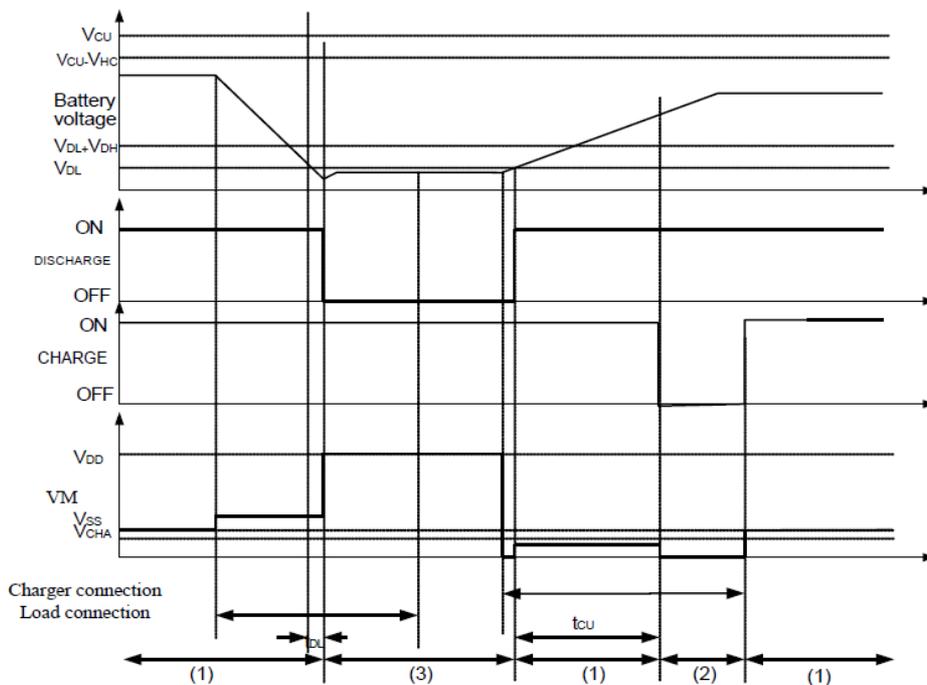


图7 充电过流检测

注释：（1）正常工作状态；（2）充电过压状态；（3）放电欠压状态；（4）放电过流状态；

## 10 典型应用原理图

如下图 8 的典型应用图所示，粗线部分是芯片的大电流路径，所以需要保证线路尽量短且走线尽量宽，以满足功率和发热的考量。

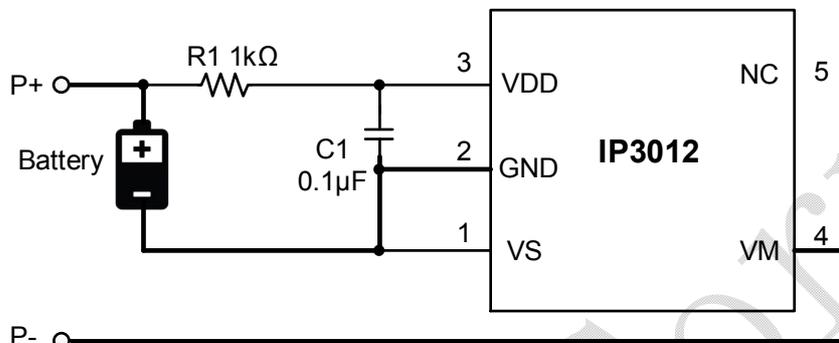
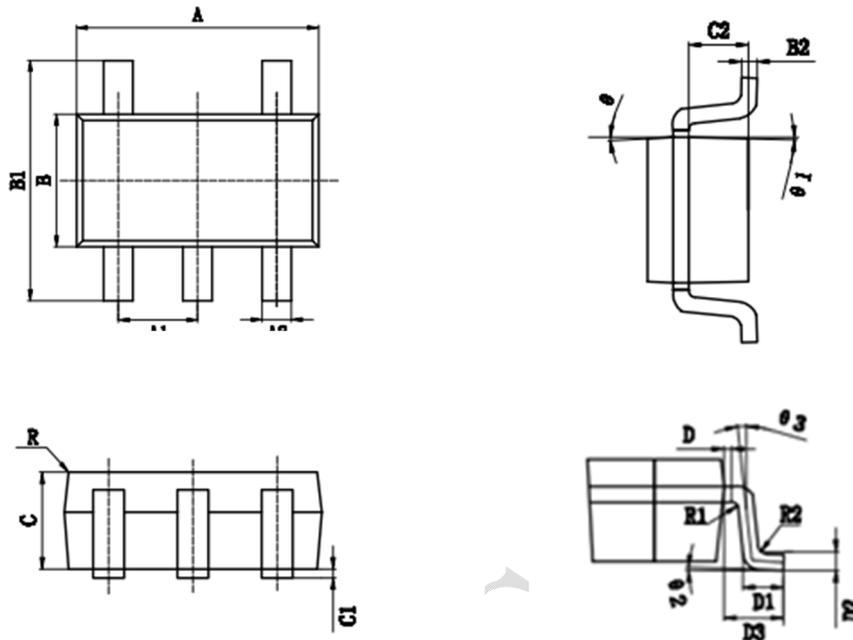


图 8 典型应用图

### 元器件参数说明

C1 和 R1 构成电源滤波器，用来抑制电源纹波，C1 需要靠近 VDD 引脚增强滤波效果，推荐采用 100nF。R1 的阻值推荐 1kΩ。

## 11 封装信息



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	2.82	--	3.02
A1	0.90	--	1.00
A2	0.35		0.45
B	1.52		1.72
B1	2.80	--	3.00
B2	0.119		0.135
C	1.05	--	1.15
C1	0.03		0.13.
C2	0.60		0.70
D	0.03		0.13
D1	0.40		0.50
D2	0.254TYP		
D3	0.60		0.70
θ		9 ° TYP4	
θ1		10 ° TYP4	
θ2	0 °	--	8°
θ3	--	6 ° TYP	--
R	--		0.2TYP
R1		0.08 TYP	
R2		0.08TYP	

## 责任及版权申明

英集芯科技有限公司有权对所提供的产品和服务进行更正、修改、增强、改进或其它更改，客户在下单前应获取最新的相关信息，并验证这些信息是否完整且是最新的。所有产品的销售都遵循在订单确认时所提供的销售条款与条件。

英集芯科技有限公司对应用帮助或客户产品设计不承担任何义务。客户应对其使用英集芯的产品和应用自行负责。为尽量减小与客户产品和应用相关的风险，客户应提供充分的设计与操作安全验证。

客户认可并同意，尽管任何应用相关信息或支持仍可能由英集芯提供，但他们将独力负责满足与其产品及其应用中使用英集芯产品相关的所有法律、法规和安全相关要求。客户声明并同意，他们具备制定与实施安全措施所需的全部专业技术和知识，可预见故障的危险后果、监测故障及其后果、降低有可能造成人身伤害的故障的发生机率并采取适当的补救措施。客户将全额赔偿因在此类关键应用中使用任何英集芯产品而对英集芯及其代理造成的任何损失。

对于英集芯的产品手册或数据表，仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、条件、限制和声明的情况下才允许进行复制。英集芯对此类篡改过的文件不承担任何责任或义务。复制第三方的信息可能需要服从额外的限制条件。

英集芯会不定期更新本文档内容，产品实际参数可能因型号或者其他事项不同有所差异，本文档不作为任何明示或暗示的担保或授权。

在转售英集芯产品时，如果对该产品参数的陈述与英集芯标明的参数相比存在差异或虚假成分，则会失去相关英集芯产品的所有明示或暗示授权，且这是不正当的、欺诈性商业行为。英集芯对任何此类虚假陈述均不承担任何责任或义务。